@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-249212

| ®Int. Cl. ⁵ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | ②公開 | 平成3年(199 | 91)11月7日 |
|-------------|----------------------|--------|--------------------|------------|----------|----------|
| D 01 F | 8/04 1/09 | Α | 7199-4L 7199-4L | | | |
| // D 01 D | 1/09 8/04 5/30 | B Z | 7199—4L 7438—4L | | | |
| ,, ,, ,, | 5,00 | | 審査請求 | 未請求 記 | 請求項の数 1 | (全5頁) |

の発明の名称 導電性複合繊維

②特 願 平2-40574

❷出 願 平2(1990)2月20日

⑰発明者松井 雅男 大阪府高槻市北園町7番18号
 ⑰発明者 堤 英伸 山□県防府市大字新田925-2
 ⑰出願人 鐘紡株式会社 東京都墨田区墨田5丁目17番4号

na 201 25

1. 発明の名称

厚電性複合繊維

2. 特許請求の範囲

再電性粒子と熱可塑性ポリマーからなる導電層と繊維形成性ポリマーからなる保護層とが接合されてなる複合繊維において、 導電性粒子が無機化合物を核とし、その外側に 金属層を有しかつ 良面に 導電性金属化合物皮膜を有することを特限とする進電性複合繊維。

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

本発明は新規な導電性繊維に関する。

(従来技術の問題点及び本発明の目的)

写電性雑誌は、そのコロナ放電によるすぐれた 静電気除去作用により、 繊維、 各種樹脂、 ゴム蝦 などの製品に少量混用して 割電性を与えるために 主として用いられる。 従来、 カーボンプラック (炭素粒子)を混合した 寡電性ポリマーと繊維形 成性ポリマーからなる複合繊維が用いられてきた が、その複合繊維は自か点いことの複合繊維は自か点に、という間壁点がある。 さらに、金属粒子を混合した理性性がある。 いることも提案されてが困難である上に、分散さにが さい粒子を得ることが困難である上に分散さる 子は凝集しやするため、未だ金属粒子応用の導電 性複合繊維は実用化されていない。

本発明者らは、金属数化物(半導体)を応用した 導電性機能を特公昭 6 1 - 1 5 1 8 4 号公報、6 1 - 5 6 3 3 4 号公報において提案した。金属数化物 微粒子応用の導電性繊維は、白色度の高いものを得ることができるという大きな特色を有するが、導電性は炭素粒子や金属粒子応用型に比べて低く、従って制電性がやや劣るという欠点があ

本発明の目的は、導電性及び/または白度に優れたものを、比較的容易に製造することができる断規な複合繊維を提供するにある。

(問題解決の手段及び作用)

本発明の導電性複合繊維は、導電性粒子とポリマーの混合体からなる導電層と繊維形成性ポリマーからなる保護層とが接合されてなる複合繊維において、導電性粒子が無機化合物を核とし、その外側に金属層を有しかつ表面に導電性金属化合物皮膜を有することを特徴とする。

本発明に用いる事電性粒子は、無概化合物のる新のの版を展のののである。一般にの金属粒子である。一般を表に適け、、特にのであるのである。一般を表に、特にののである。一般のであり、、ものでのであり、などのである。をなるでは、ボッマーに対してもの。とは前にの過りである。

無機化合物、例えば酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫、アルミナ、シリカ、ゼオライト、ムライト、硫酸バリウム、炭酸カルシウムなどの粒子では、 前記の紡糸に好ましい大きさのものが得られ、それらの表面に金属層を形成して2層構造を有する

基電性粒子を製造することができる。しかし金属 層が表面を占める敵小粒子は相互観和性及び凝集 性が幅めて強く、ポリマーとの均一な混合及び分 散が署しく因難なことが多い。また、海融混合や 溶融紡糸などにおける高温高圧条件下で容易に相 互に焼結して粗大粒子になる傾向がある。しかし 金属層の外側を金属化合物の皮膜で覆うと、凝集 特や焼結性を大幅に改善することができる。この 目的に用いる金属化合物は導電性(導体または半 選体)であることが好ましい。半導体では薄電性 を高めるため、例えば電子供与型または電子受容 型などのドーピング剤を少量添加することも好ま しい。ドーピング剤の例としては、酸化鍋に対す る酸化アンチモン、酸化亜鉛に対する酸化アルミ ニウムなどをあげることができる。また、銀や鋼 の酸化物、よう化粧、硫化稠などは、それ自体か なりの導電性を示す。更に金属化合物皮膜が極め て強ければ薬電性の低下は最小限に押さえられる (トンネル効果も充分期待される)。 導電性の見地 からは表面の金属化合物皮膜は薄い方がよいが、

凝集性改善の点からは厚い方がよい。従って金属化合物皮膜の厚みは 0.001~0.2μm、の範囲が好ましく、 0.005~0.05μmの範囲が特に好ましく、 0.005~0.05μmの範囲が最も好ましい。

金属化合物を変した。金属層の上に金属化合物を変した。とりののでは、化学ののでは、化学ののでは、化学ののでは、化学ののでは、などののでは、などを金属層のでは、金属層のでは、金属層のでは、金属層のでは、金属層のの金属のの金属のでは、金属層の金属合物を変した。と金属層の金属合物を変した。と金属層と金属化合物を変した。

従来、無額粒子の表面に再電性金属化合物皮膜を形成した運電性粒子を応用した運電性複合繊維は周知である(特公昭 6 1 - 1 5 1 8 4 号公報など)。しかし、そのような 2 層構造の粒子は、本発

明に用いる内部に金属層を有する 3 層構造粒子に 比較して本質的に導質性が劣る。

本発明に用いる3階構造を整定した。では過ぎたにには短いは対し、電話を整理を整理したが、ののでは対し、電話を登録した。ののでは対し、電話を登録した。ののでは対し、では対した。ののでは対した。ののでは対した。ののでは対した。ののでは対したが、では対したが、ののでは対したが、では対したが、ののでは対したが、では対したが、ののが移りが移りのが移りが移りが移りが移りが移りが移りが移りが移りが移りが移りが移りがある。

金属化合物皮膜を形成する化合物としては、鍋・亜鉛、銅、銀、インジウム、ジルコニウムなどの導電性(半導体を含む)金属酸化物及びよう化銅。酸化銅などの罩電性化合物などがあげられる。特に酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、よう化銅

などは無色、白色または着色度の少ないものを得ることができ、本発明の目的に好ましい。またドーピング剤を添加して導電性を高めたものは特に好ましい。

運賃性粒子は熱可糖性ポリマーと混合されて複 合繊維の導電層を形成する。本発明に用いる熱可 塑性ポリマーは特に限定されないが、例えばポリ アミド、ポリエステル、ポリカレタン、ポリオレ フィン、ポリエーテル、ポリアクリル系、ポリビ ニル系、ポリイミド系、ポリサルファイド系のポ リマーなどが有用である。特に結晶化度が高い (50%以上、特に70%以上) ポリオレフィン・ ポリエーテル、ポリアミド、ポリエステル、ポリ ビニル系などが導電性の見地より好ましい。導電 性粒子の混合率は、溶融紡糸、乾式紡糸、灌式紡 糸などの紡糸工程で充分な流動性を示し、かつ得 られる複合縮難の導電性が充分高い範囲とすべき である。複合繊維の導電層の比抵抗は10°Q c m 以下が必要であり、10°Ω c m 以下が好ま しく10cm以下が最も好ましい。本発明によっ

て1 Q c m 以下のものも得られることは前述の過りである。このような導程性を得るに必要な導程性を得るに必要な事程性粒子の混合率は、粒子の大きさ(直径)やポリマーの結晶性によって異なるが、多くの場合 5 0~8 0 %、物に 6 0~7 5 % 程度である。

男 1 図は本発明に用いる 3 層構造基電粒子の断面図である。図において、1 は無機化合物の核であり、2 は金属層であり、3 は事電性金属化合物皮膜である。粒子の直径 D 1 は 0.0 5 ~ 1.5 μm、特に 0.1~1μm が好ましい。核の直径 D 2 は D 1 の 0.2~0.9 5 倍程度、特に 0.3~

0.9 倍程度が好ましい。金属層の厚み(或いは最大厚み) T 1 は 0.0 0 5 ~ 0.2 μm、特に 0.0 1 ~ 0.1 μm 程度が好ましい。金属化合物皮膜の厚みT 2 は 0.0 0 1 ~ 0.2 μm、特に 0.0 0 2 ~ 0.0 1 μm の範囲が好ましい。

複合繊維は通常の溶散、乾式、湿式その他あらゆる紡糸方法が適応される。例えば溶駐または溶解された弾電成分と保護成分とを紡糸口金内で複

以下、本発明の好適な実施態機を整理して記しておく。

- (2) 募電性粒子の金属化合物皮膜が、金属酸化物、 金属硫化物及び金属よう化物の群から選ばれた ものである特許請求の範囲記載の複合繊維。
- (3) 導電性粒子の金属層が、緩、金、網、ニッケル、クロム、インジウムの群から選ばれた1種または2種以上の金属からなる特許請求の範囲記載の複合機雑。
- (4) 課電性粒子の平均直径が 0. 0 5 ~ 1. 5 μ m 、 金属層の平均厚みが 0. 0 0 5 ~ 0. 2 μ m 、金属 化合物皮膜の平均厚みが 0. 0 0 1 ~ 0. 2 μ m の

範囲である特許請求の範囲第1項記載の複合機 絵。

- (5) 課電性粒子の比抵抗が10° Q・cm以下である特許額求の範囲記載の複合繊維。
- (6) 繊維形成性ポリマーが、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアクリル系、ポリエーテル系、ポリイミド系及びポリサルファイドの群より選ばれた 1 種または 2 種以上のポリマーである特許請求の範囲記載の複合繊維。
- (7) 導電層を形成する熱可塑性ポリマーが、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリエーテル、ポリアクリル系、ポリビニル系、ポリイミド系及びポリサルファイド系の群より選ばれた1種または2種以上のポリマーである特許求の範囲記載の複合繊維。

(実施例)

実施例1

直径 0.2 μm の酸化チタン粒子の表面にイオン ブレーティング法によって厚さ約 0.0 2 μm の級 の層を形成し、さらに その上に、ドーピング類をして 7 重量 56 の酸化アンを合む酸化化酸 10 0、0 0 8 μmで被覆し率で性粒子Piを得たを 2 7 μmで被曝 (3 0 k g / c m) の粉末の比低症 12 Ω c m であり、平均直径は 0.2 7 μmであった。

比較例

直径 0.2 μ mの酸化チタクの表面にμ mの酸化チタク度さ約 0.0 5 μ mの酸化チャでを発放しませれる。 同時を形成しませき 2 を移化に 4 を存む 2 を移化に 4 を存む 2 を移化に 4 を存む 2 を移化に 5 を放化 4 を 2 を 3 を 4 を 5 を 2 を 3 を 4 を 5 を 2 を 3 を 4 を 5 を 2 を 3 を 4 を 5 を 2 を 3 を 4 を 5 を 4 を 5 を 4 を 6.0 2 2 6 μ m で あり、 平均粒径は 0.2 5 、 0.2 6 μ m で った・

粒子P2、P3を用い実施例1と同様な方法で、溶融混合して導電性ポリマーCP2(粒子P2は80重量が混合)、CP3(粒子P3は75重量が混合)を製造し、更に実施例1と同一方法で溶融複合紡糸を行った。ポリマーCP2を用いた場合、紡糸の立ょルターやオリフィス孔が穴詰まりし紡糸不可能であった。これは、粒子P2の表層が銀でコーティングされているため、混練・紡糸

のような高温高圧下で粒子が凝集、焼結し粗大化したことによる。ポリマーCP3を用いて得た複合繊維の未延伸糸は更に150℃で3.1倍に延伸して20デュール/3フィラメントの導電糸CY3とした。CY3の導電層の比抵抗は2.7×10°2と加となり、糸CY1より導電性に劣っていた。実施例2

粒子P4を実施例1のポリエチレンに75重量%で混合し、導電性ポリマーCP4を得た。ポリマーCP1とCP4を課電成分とし、分子量

2 2 0 0 0 のナイロン6 を保護成分とし、両者を課金の分が繊維表面に極く一部露出した歴史を開建に複合比率(導電成分)を提成分の体積比率)1 1 0 で溶融複合し、直径 0.2 5 mm 、 2 7 8 でのオリフィスから訪出し、オイリング後 6 0 0 m / 分で接取り、1 5 0 でで3.2 倍に延伸し2 0 デニール/3 フィラメントの運電系CY4, CY5 を得た。余CY4, CY5 の運電層の比価抗はそれぞれ 0.7 6、1.0 2 Ω cmであった。

糸CY1、CY4、CY5をそれれる ナイロン6の延伸系(2600がエレ、合糸してものがエレ、合糸がエレスははよった。 ものを4コースに1か他の3コール/14もたった。 ものを4コースに1かけにコール/14もではないである。 がで歩行(25で、20%RH)の連絡のないではないである。 を製造したとこれたから、20%RH)の過かである。 を製造したとこれの過かである。 ない、ない、といったときの人体帯電圧を がなるカーペット上を歩行したときの人体帯電圧を 併配する。

| | 第 | | 1 | | | 丧 | | | | _ |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 使用した糸 | | 人 | 体 | 帯 | Œ | Œ | (| k | ٧ |) |
| CYI | | | | | _ | 2. | 8 | | | |
| C Y 3 | | | | | _ | 4. | 0 | | | |
| C Y 4 | | | | | _ | 1. | 3 | | | |
| C Y 5 | | | | | _ | 1. | 8 | | | |
| ナイロン6の | み | | | | - | 7. | 9 | | | |

人体帯電圧は3kV以下、特に2.5kV以下 (絶対値)が築ましい。

余CY1、CY4、CY5共に人体帯電圧はナイロン6のみに比べ低く、制電性に優れるものであった。CY3の制電性能不足は、尋電性がCY1、CY5より劣るためである。ほたCY1がCY4、CY5より制電性に劣る理由はたCY1がCY4、CY5より制電性に劣る理由は、
導電層が観雑表面に舞出していないため、対失がすみやかに行われないためである。

実施例3

実施例1の準電性ポリマーCP1を導電成分とし、分子量約18.000のポリエチレンテレフタ

 0 よ う な 模 断 面 に 複 合 し 、 筐 径 し ま イ リ ン ダ で 第 7 図

 2 7 8 で の オ リ フ ィ ス か ら 紡 出 し オ イ リ ン グ し て

 1 5 0 0 m / m i n の 速度で 接取 り 、 1 5 0 で 第

1 5 0 0 m / m i n の速度で接取り、 1 5 0 ℃で3.3 倍に延伸し 3 0 デニール/ 3 フィラメントの延伸糸 C Y 6 を得た。糸 C Y 6 の比抵抗は 0.8 2 Ω c m となり良好な運電性を示した。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明に用いる 3 層構造導電粒子の断面図であり、第 2 図~第 1 2 図は本発明複合繊維の機断面の具体例である。図中 1 は無機化合物の核、 2 は金属層、 3 は毎電性金属化合物膜、また4 は準電層、 5 は保護層を示す。

出願人 健 紡 株 式 会



